## ⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP) ◆ ⑪ 特 許 出 願 公 開

## ® 公開特許公報(A) 昭62-120041

@Int\_Cl.1

識別記号

庁内整理番号

H 01 L 21/76 21/302 S-7131-5F A-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**図発明の名称** 半導体装置の製造方法

到特 願 昭60-260258

**20出 頭 昭60(1985)11月20日** 

砂 明 者 池 増 慎 一 郎 ⑪ 明 艮 富 士 通 株 式 会 社

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 井桁 貞一

191 AB 25

1. 范明の名称

半導体装置の製造方法

2、特許請求の範囲

半将体基板を一定の高温状態に保持しながら不 純物拡散用のソースガスを含むエッチング用ガス を用いて異方性エッチングを行なうことにより、 U調の形成と同時に該U調の全装面に不純物節域 を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

3. 免明の詳細な説明

(模獎)

半導体装置の製造方法であって、エッチング川のガスに不純物拡散用のソースガスを組入することにより、調の側壁を含む全設面に不純物を拡散しながらU調の形成を可能とする。

(産業上の利用分野)

水免明は半導体装置の製造方法に関するもので あり、特にドライエッチングによりU請を形成す る半導体装置の製造方法に関するものである。

#### (従来の技術)

## (発明が解決しようとする問題点)

ところで来予問分離を完成させるためにはシリコン基板 1 の表面が反転してリーク電視が発生しないように、U調の表面企成に不純物領域を形成する必要がある。従来、一般に不純物領域の形成はイオン打ち込み方によって行われている。しか

しイオン打ち込み法ではU瞬の成然窓に不純物を打ち込むことができても個態に打ち込むことは難しい。 従ってこのため 個態に不純物 前域が形成できないので、リーク電視の発生を防止することができないという問題点がある。

水免明はかかる従来例の問題点に鑑みて創作されたものであり、U調を形成するとともに、個態を含めたU調の全姿而に不純物領域を形成することを可能とする半導体装置の製造方法の提供を目的とする。

#### (周期点を解決するための手段)

木苑明は半導体基板を一定の高温状態に保持しながら不純物拡散川のソースガスを含むエッチング川ガスを用いて黒力性エッチングを行なうことにより、U調の形成と同時に該U調の全表面に不純物領域を形成することを特徴とする。

#### (作用)

エッチング用ガスによりエッチングされて装板

観 6 によってブラズマ状態となり、さらに電機 4 の間の印加電圧によってウェハー 5 に照射される。

これにより解離したボロンイオンはまずシリコン 悲版 1 の表面に付着する。次にシリコン 悲版 1 がヒーター 9 によって加熱されて高温状態にあるから、付着したボロンイオンは基版内部に拡散してP 型前域を形成する(第 2 図( a ))。

一方 C F c ガスの解離によって生成した活性化ラジカル F はシリコン 店板 1 を異方性エッチングして U 調を形成する。

このボロンイオンの付着・拡散と話性化ラジカルドによるシリコン基板1のエッチングは同時的に行われる。(第2図(b))。すなわち U 請の 底部にはボロンイオンが付着・拡散して P 型節域を形成し、同時にエッチングされる。このときシリコン基板1の表面の不純物震度はボロンイオンの供給により窓に高震度に保たれるから、エッチング速度の増大を図ることができる。一方、 U 請の 個態部は活性化ラジカルドによってほとんど

にはU構が形成される。同時に不純物拡散用のガスがU構変面に付弃して拡板内に拡散することにより、U構変面全体に不純物領域の形成が可能となる。

#### (実施例)

次に図を参照しながら本発明の実施例について 説明する。部1図は本発明の実施例に係る半導体 装置の製造方法を設明する図であり、3はチャンパー、4は電極、5はU縛を形成する対象となる ウェハー、6は高周被電源である。また7はエッチング川のCF。+O,ガス、8は不純物拡散川の BF:ガスであり、9はウェハー5を1000で前肢に加熱するヒーターである。

また郊2図( a ) 、( b )はこの製造方法によってウェハー5の半導体指板1にU縄が形成される様子を示す断値図である。

これら部1図、部2図を参照しながら実施例の 作用について説明する。チャンパー内に導入され たCF。+ O, ガス7とBF, ガス8は高周被電

エッチングされないから(異方性エッチンング)、その部分に付着したポロンイオンは落板 1の内部に拡散してP型拡放領域を形成する。このようにしてU親の領域にP型領域を形成することができる。

以上設明したように、実施例によればU間の監部のみならず個壁にもP型領域を形成することができるので、水実施例を表子間分離用のU調形成に用いればリーク電視の発生しない高性能のよ子間分離が可能となる。また水発明をメモリ等に使用される容量の形成に適用することにより、小面積で所定の容量値を有する容量の形成が可能となる。

また実施例によればU請形成と不純物別域の形成は同時的になされるので、半導体装置の製造効果の向上を図ることが可能となる。

なお実施例ではP型領域の形成について設明したが、不純物拡散用のソースガスの模類を変えることにより、N型領域の形成も可能となる。また 実施例ではシリコン広板1を高温に保つことに よって U 絹の何地に不能物質域を形成したが、単にエッチングの高速化を図る目的に限る場合には、不能物が拡散しない温度にシリコン拡板 1 の温度を下げればよい。

#### (発明の効果)

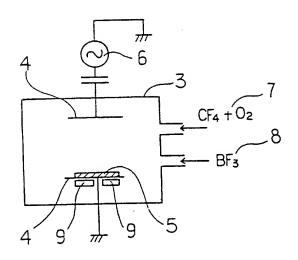
以上説明したように、本発明によれば半導体は板を一定の高温に保持し、かつ不純物拡散用のソースガスを含むエッチングガスを用いて異方性エッチングするので、U調を形成しながら同時に個性を含めてU調の表面全域に不純物領域の形成が可能となる。従って半導体装置の製造効果大幅な向上を図ることができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図、第2 図は本発明の実施例に係る半事体 装置の製造方法を設明する図であり、第3 図は従 米例の半事体装置の製造方法を設明する図である。

1 … シリコン落板(半哥体落板)

2 … 絶錄以

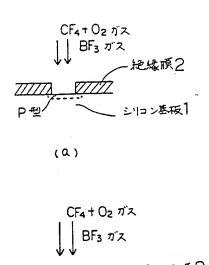


本発明の実施例図

# 第 1 図

4 … 電板 5 … ウェハー 6 … 高周波電数 7 … C F 』 + O ; ガス (エッチング川のガス) 8 … B F ; ガス (不純物拡散ソース川のガス) 9 … ヒーター

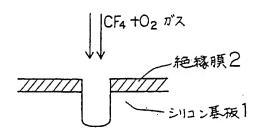
化理人 升理士 炸桁 点一



ション基板1

(b) 本発明の実施例図

第 2 図



従来何の製造方法の説明図

第 3 図